CareerCross by JAC Recruitment

SAYAKA High touch・High tech

株式会社サヤカ

会社説明

High touch・High tech（ハイタッチ・ハイテック）はサヤカの経営理念です。

人間同志・企業同志の信頼関係を深め続け、技術の無限の可能性へ挑戦し続ける企業を私達はめざしています。

一歩一歩階段を登ってきて、私達は今「製品の信頼性づくり」にターゲットをおいています。
それは、ひとつは、我社の製品そのものであり、もうひとつは、それがお客様のつくり出す製品そのものの信頼性に役立つ事です。我社のPCBセパレータのセールスポイントも、何よりも“安心して分割できる”というところにコンセプトがあります。

そのコンセプトの上に、今後も新たな工法開発に挑戦していく決意でおります。お客様の要望こそ、私達の成長の糧です。
今後とも御支援を宜しくお願い致します。

会社概要

本社所在地
日本

事業内容
基板切断機・基板分割機 メーカー

代表取締役
猿渡　哲之

設立年
1975年3月

資本金
4800万円

従業員数
11 - 50人

URL
http://www.sayaka.co.jp/03company.html

オフィス情報

メインオフィス
〒1430002
東京都 大田区 城南島2-3-3